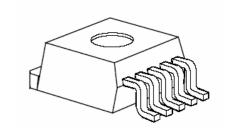
## Микросхема мощного стабилизатора напряжения 5 В/400мА с низким остаточным напряжением

(Функциональный аналог TLE4275 ф. Infineon)

## ОПИСАНИЕ

Микросхема ILE4275G - интегральная микросхема мощного стабилизатора напряжения 5 В/400 мА с низким остаточным напряжением, выполненная в 5-выводном пластмассовом корпусе типа P-TO263-5-1 спецификации ф. Infineon.

Микросхема мощного стабилизатора напряжения 5В/400мА предназначена для создания постоянного напряжения значением 5 В с 2% точностью в диапазоне входного напряжения от 5,6 до 40 В с остаточным напряжением менее 0.5 В при токе нагрузки 300 мА. Ис-



P-TO 263-5-1 (1501Ю.5-A)

пользуется в источниках питания электронной аппаратуры, в том числе в автомобильной электронике. Максимальное входное напряжение 45 В. Микросхема устойчива к перенапряжению как положительной, так и отрицательной полярности, имеет внутреннее ограничение максимального тока нагрузки с температурным сбросом выходного напряжения. Имеется функция сброса.

## ОСОБЕННОСТИ:

- высокая точность выходного напряжения 5B ± 2%;
- низкое остаточное напряжение;
- встроенная защита от перегрева;
- устойчивость к переполюсовке выводов;
- низкий ток потребления;
- входное напряжение до 45 В;
- устойчивость к короткому замыканию;
- применима в автомобильной электронике;
- диапазон температуры кристалла от минус 40 до плюс150°С;
- функция сброса.

Технология изготовления кристалла — базовая 40 В биполярная с двухуровневой металлизацией и блоком ПКК резисторов.

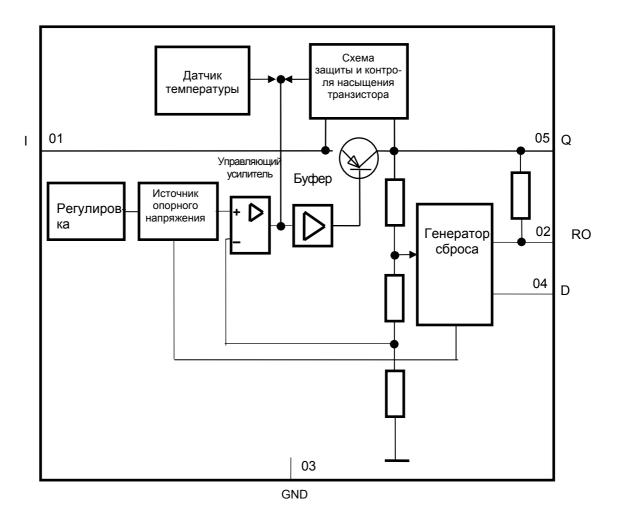


Рисунок 1 – Схема электрическая структурная

Таблица 1 - Назначение выводов

Номер кон- тактной пло- щадки	Номер выво- да	Обозначение	Назначение
01	01	I	Вход
02	02	RO	Выход генератора сброса
03	03	GND	Общий вывод
04	04	D	Вывод задержки сигнала сброса
05, 06	05	Q	Выход

Таблица 2 – Предельно допустимые и предельные режимы

Наименование параметра	Единица изме- рения	Предельно допустимый режим		Предельный режим	
Паименование параметра		не менее	не более	не менее	не более
Температура кристалла, Т」	°C	-40*	150	-40*	150
Температура хранения, T <sub>stg</sub>	٥C	-	-	-50	150
Входное напряжение, U <sub>I</sub>	В	5.6	40	-42	45
Напряжение по выводу задержки сигнала сброса, U <sub>D</sub>	В	-	1	-0.3**	7**
Ток по выводу задержки сигнала сброса, I <sub>D</sub>	мА	-	-	-2	2
Напряжение по выходу сброса, U <sub>R</sub>	В	-	-	-0.3**	25**
Ток по выходу сброса, I <sub>RO</sub>	мА	-	-	-5	5
Выходное напряжение, U <sub>Q</sub>	В	4.9	5.1	-1.0**	16**

- \* Указана температура среды.
- \*\* Без подачи напряжения на вход I.

Примечание — Предельно допустимая мощность  $P_{tot\ max}$ , Вт, рассеиваемая микросхемой при температуре окружающей среды  $T_A$  , определяется как

$$P_{\text{tot max}} = (150 - T_A) / R_{\text{th ja}},$$
 (1)

где 150 - предельно допустимая рабочая температура кристалла, °C,

 $R_{th\,ja}$  - тепловое сопротивление "кристалл - окружающая среда" (для микросхемы без внешнего дополнительного теплоотвода), °C /Bт. Значение данного параметра микросхем аналогов согласно информационным материалам ф. " Infineon " составляет  $R_{th\,ja}$  = 80 °C /Bт для корпуса P-TO 263-5-1 (1501Ю.5-A).

Для микросхемы с внешним дополнительным теплоотводом

$$R_{th ja} = R_{th jc} + R_{th ca}, \qquad (2)$$

где  $R_{th\ jc}$  - тепловое сопротивление "кристалл-корпус" микросхемы, °C /Вт. Значение данного параметра микросхем аналогов составляет  $R_{th\ jc}$  = 4 °C /Вт (согласно информационным материалам ф. "Infineon").

Тепловое сопротивление "корпус-среда"  $R_{th\ ca}$  разрабатываемой микросхемы определяется конструкцией теплоотвода и определяется потребителем микросхемы.

Используемый теплоотвод, режим включения (потребляемая мощность) и температура среды должны обеспечивать температуру кристалла не более T<sub>J</sub> ≤ 150 °C.



Таблица 3 - Электрические параметры микросхем ( $U_I$ =13.5 B, - 40  $^{\circ}$ C \* $\leq$  T $_J$   $\leq$  150  $^{\circ}$ C, если иначе не оговорено)

Наименование параметра,	Буквенное		Норма		Приме-
единица измерения	обозначе-	Режим измерения	не	не	чание
единица иомерения	ние		менее	более	Idiliio
Выходное напряжение, В	$U_Q$	$6~B \leq U_l \leq 28~B$	4.9	5.1	
		-5 $MA$ ≤ $I_Q$ ≤ -400 $MA$			
		6 B ≤ U <sub>I</sub> ≤ 40 B	4.9	5.1	
		-5 мA ≤ I <sub>Q</sub> ≤ -200 мA			
Максимальный выходной ток,	I <sub>Qmax</sub>	-	450	-	
мА	Qax				
Ток потребления, мА,	l <sub>q</sub>	I <sub>Q</sub> = -1 мА	-	0,2	T <sub>J</sub> = 25 °C
$I_q = I_1 - I_Q$	·	I <sub>Q</sub> =-1 мА	-	0,22	T <sub>J</sub> < 85 °C
		I <sub>O</sub> = -250 мА	-	10	
		I <sub>Q</sub> = -400 мА	-	22	
Остаточное напряжение, В	U <sub>dr</sub>	I <sub>Q</sub> = -300 мА	-	0.5	2
Изменение выходного напря-	$\Delta U_{Q(I)}$	-5 mA ≤ I <sub>Q</sub> ≤ -400 mA	-	30	
жения при изменении тока на-	— • Q(I)				
грузки, мВ					
Изменение выходного напря-	$\Delta U_{Q(U)}$	$8 B \le U_1 \le 32 B$	-15	15	
жения при изменении входного	Δ(2)	$I_Q = -5 \text{ MA}$			
напряжения, мВ					
Γ	Тараметры г	енератора сброса			
Пороговое напряжение вклю-	$U_{RT}$	-	4.5	4.8	
чения выхода генератора					
сброса, В					
Напряжение сброса низкого	$U_{ROL}$	R <sub>ext</sub> ≥5кОм, U <sub>Q</sub> >1В	-	0.4	
уровня, В					
Ток утечки по выходу генера-	I <sub>ROH</sub>	$U_{ROH} = 5 B$	-	10	
тора сброса, мкА					
Ток заряда, мкА	l <sub>d</sub>	$U_D = 1 B$	3	9	
Пороговое напряжение пере-	$U_{\mathtt{DU}}$	-	1.5	2.2	
ключения выхода сброса в со-					
стояние высокого уровня, В					
Пороговое напряжение пере-	$U_{DL}$	-	0.2	0.7	
ключения выхода сброса в со-					
стояние низкого уровня, В					
Время задержки выключения,	$t_d$	$C_D = 47  \text{нФ}$	10	22	
MC					
Время задержки включения,	$t_RR$	$C_D = 47  \text{нФ}$	-	2	
МКС					

<sup>\*</sup> Указана температура среды Примечания

<sup>2</sup> Остаточное напряжение  $U_{Dr}$  =  $U_l$  -  $U_Q$  измеряется, когда выходное напряжение понижается на 100 мВ относительно полученного номинального значения при  $U_l$  = 13,5 В



<sup>1</sup> Измерение электрических параметров проводится при подключении входных емкостей

 $C_{l1}$  = 1000 мкФ,  $C_{l2}$  = 100 нФ и выходной емкости  $C_Q$  = 22 мкФ.

Таблица 4 — Типовые значения электрических параметров (U\_I=13.5 B, - 40  $^{\circ}C^{\star} \leq T_J \leq$  150  $^{\circ}C$ , если иначе не оговорено)

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения	Типовое зна- чение
Коэффициент сглаживания пульсаций, дБ	PSRR	$f_r$ = 100 Гц, $I_Q$ = -100 мА $U_r$ = 0,5** В (peek-to-peek)	60
Температурный коэффициент выходного напряжения, мВ/°С	dU <sub>Q</sub> /dT	-	0.5

<sup>\*</sup> Указана температура среды.

<sup>\*\*</sup>Допускается измерять при  $U_r$  = 3 B (peek-to-peek),при этом норма на PSRR уточняется

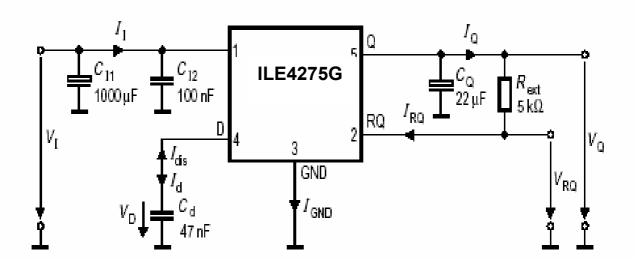


Рисунок 2 – Типовая схема применения

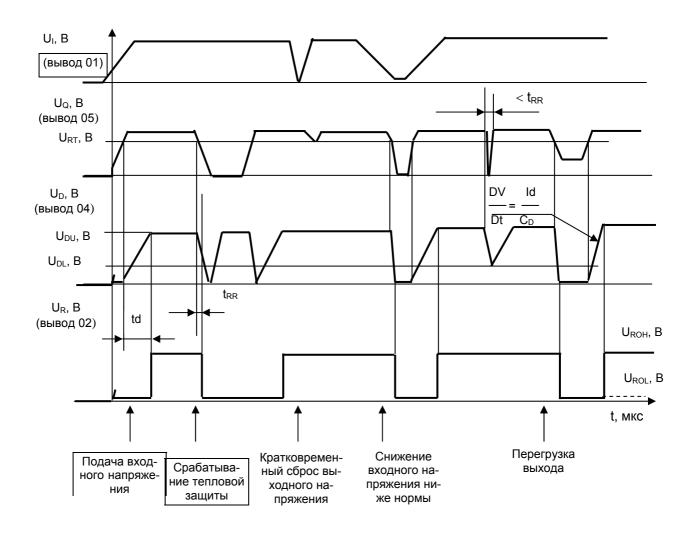


Рисунок 3 – Временная диаграмма работы микросхемы

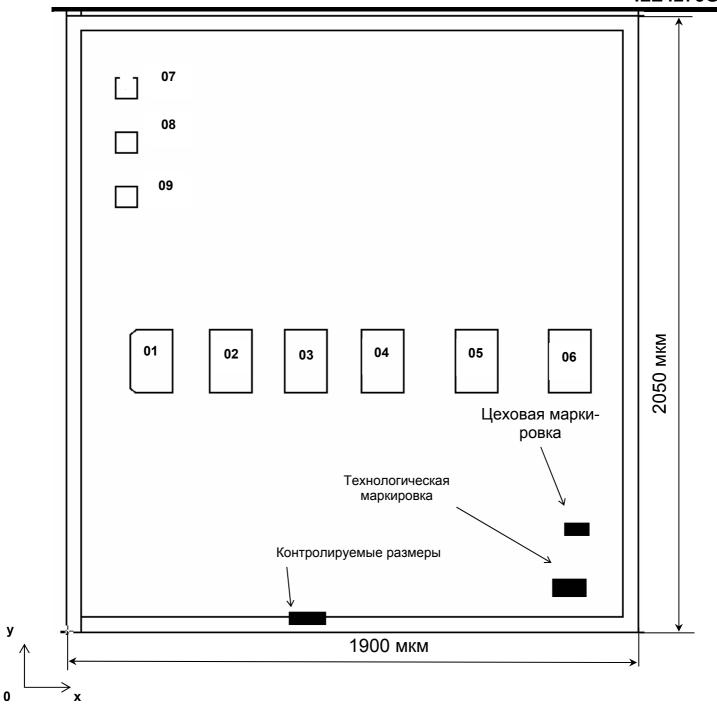


Рисунок 4– Габаритный чертеж кристалла

Таблица 5 - Таблица координат контактных площадок

Координаты контактных площадок					Размер контактной площадки,	
№ КП	Левый ни	Левый нижний угол		рхний угол	мкм	
	Х, мкм	У, мкм	Х, мкм	У, мкм	(по слою пассивация)	
01	213	797	353	1007	140 x 210	
02	477	797	617	1007	140 x 210	
03	725.5	797	865.5	1007	140 x 210	
04	981.5	797	1121.5	1007	140 x 210	
05	1292.5	797	1432.5	1007	140 x 210	
06	1603.5	797	1743.5	1007	140 x 210	
07	164	1772	234	1842	70 x 70	
08	164	1592	234	1662	70 x 70	
09	164	1412	234	1482	70 x 70	



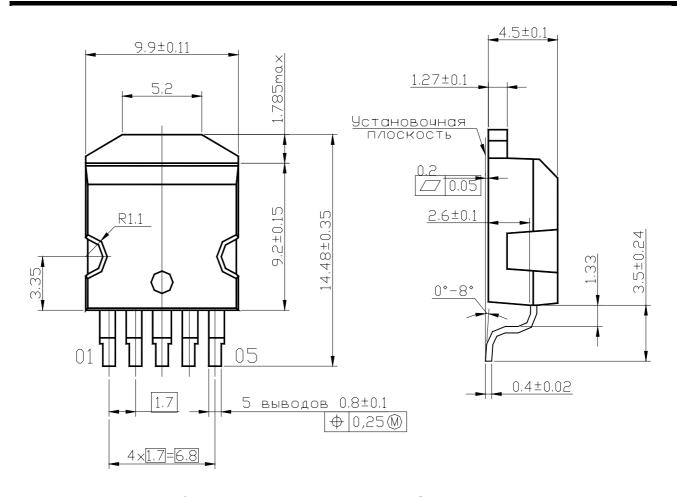


Рисунок 5 – Габаритный чертеж корпуса 1501Ю.5-А